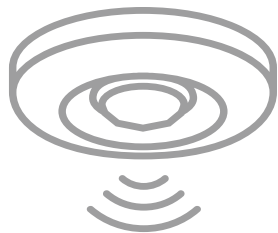
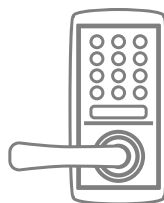


Human Sensor

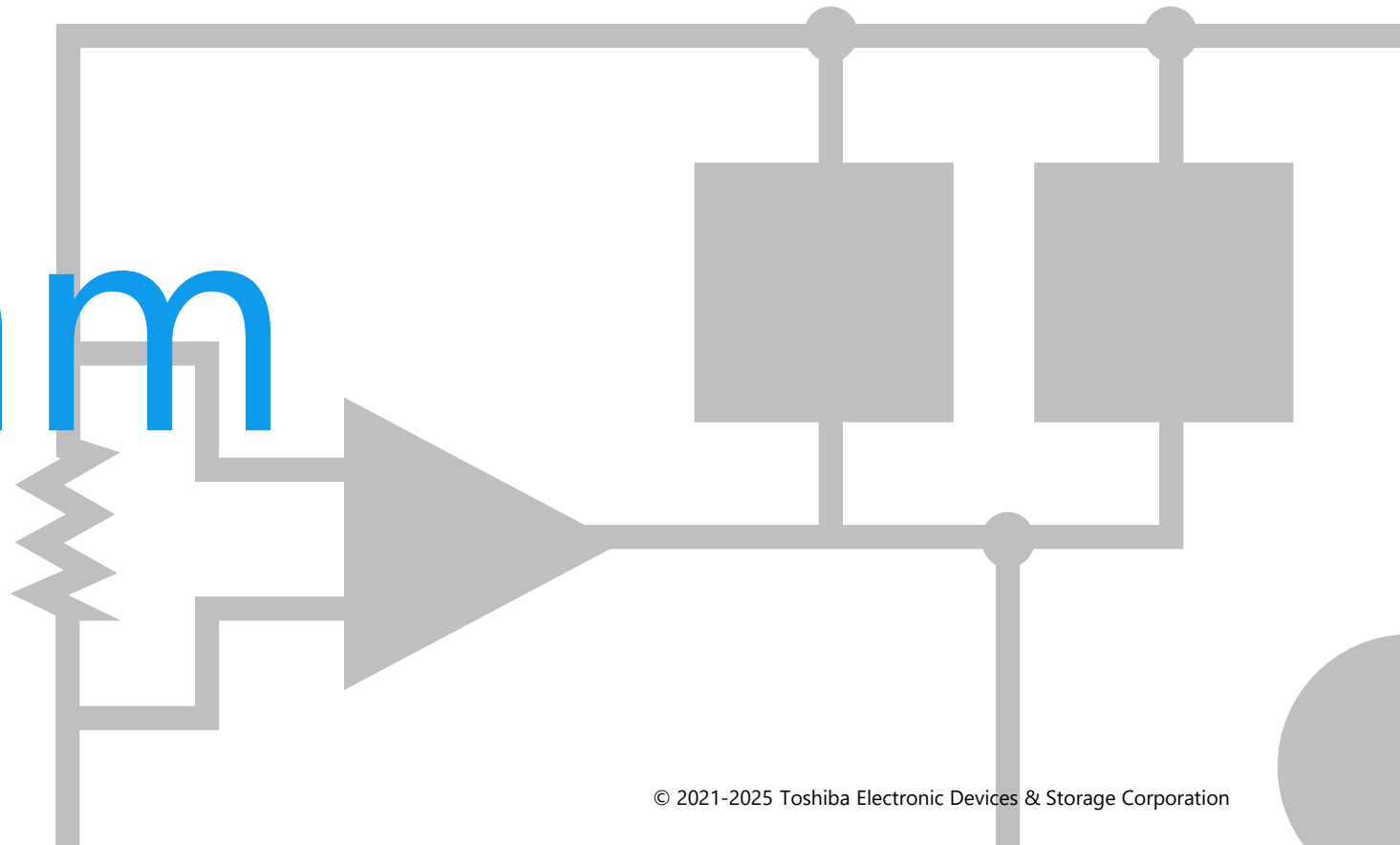
Solution Proposal by Toshiba



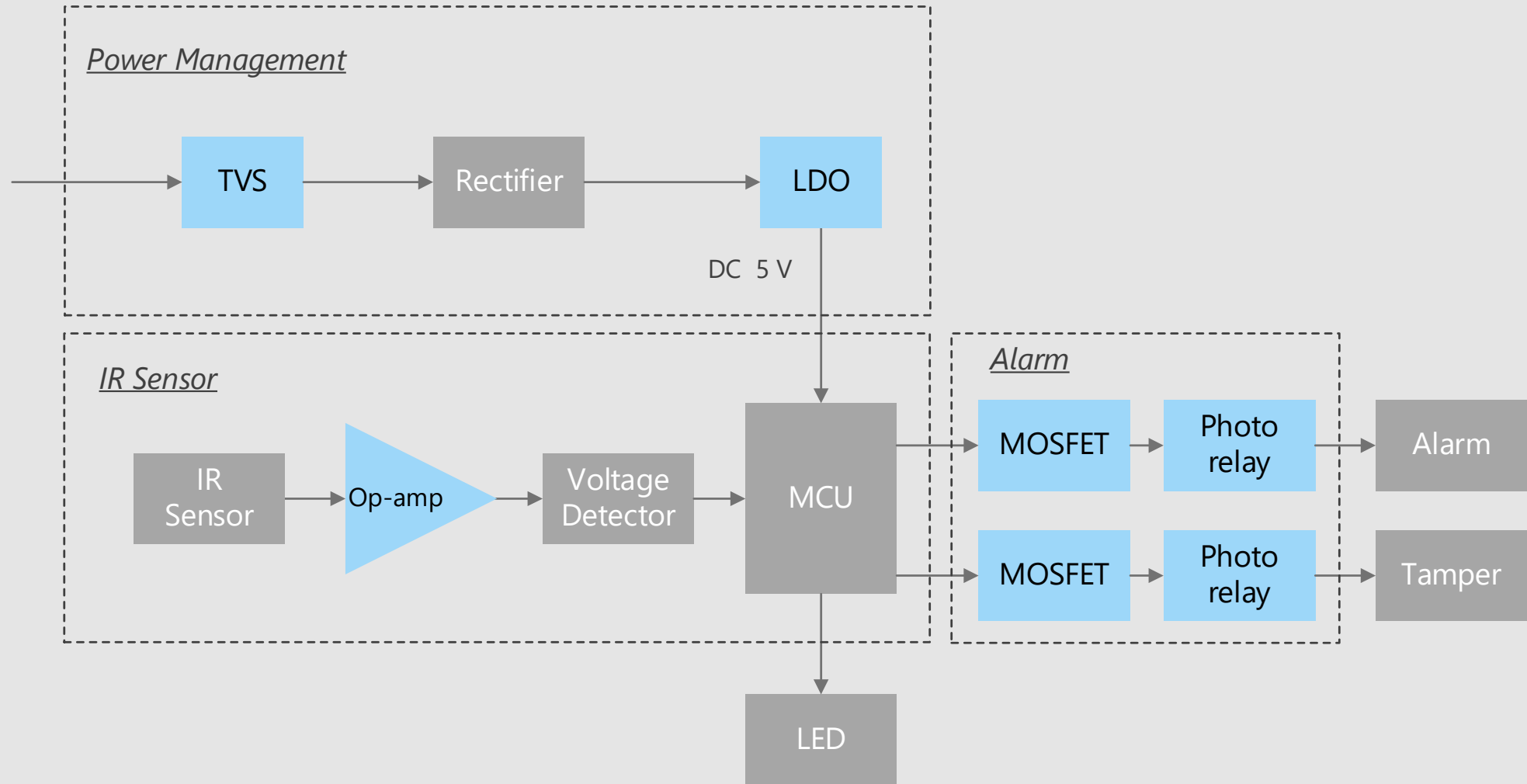


東芝デバイス&ストレージ株式会社では
既存セット設計の深い理解などにより、
新しくセット設計を考えられているお客様へ、
より適したデバイスソリューションをご提供したいと考えています。

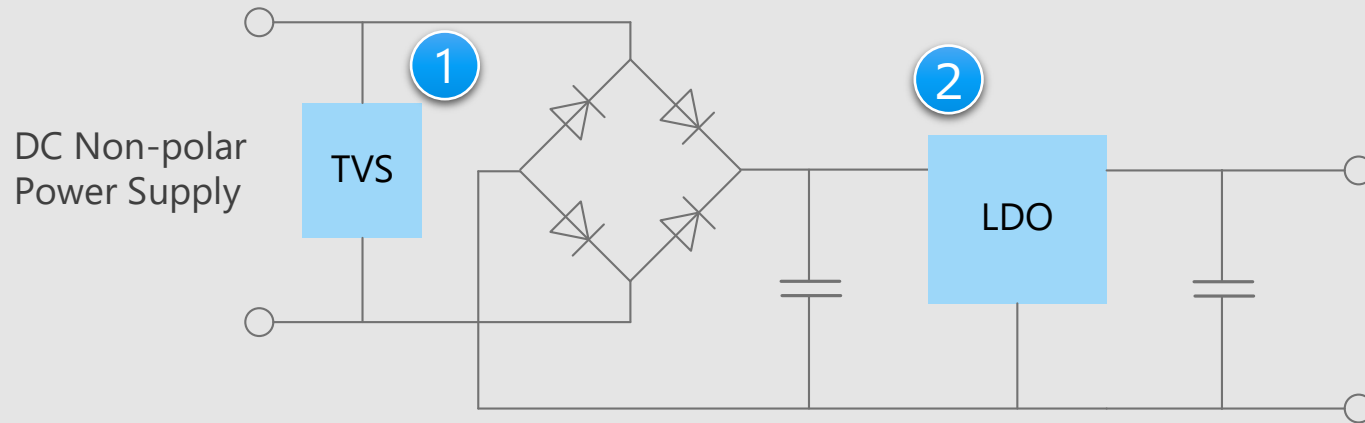
Block Diagram



人感センサー 全体ブロック図



電源部回路例



※ 回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

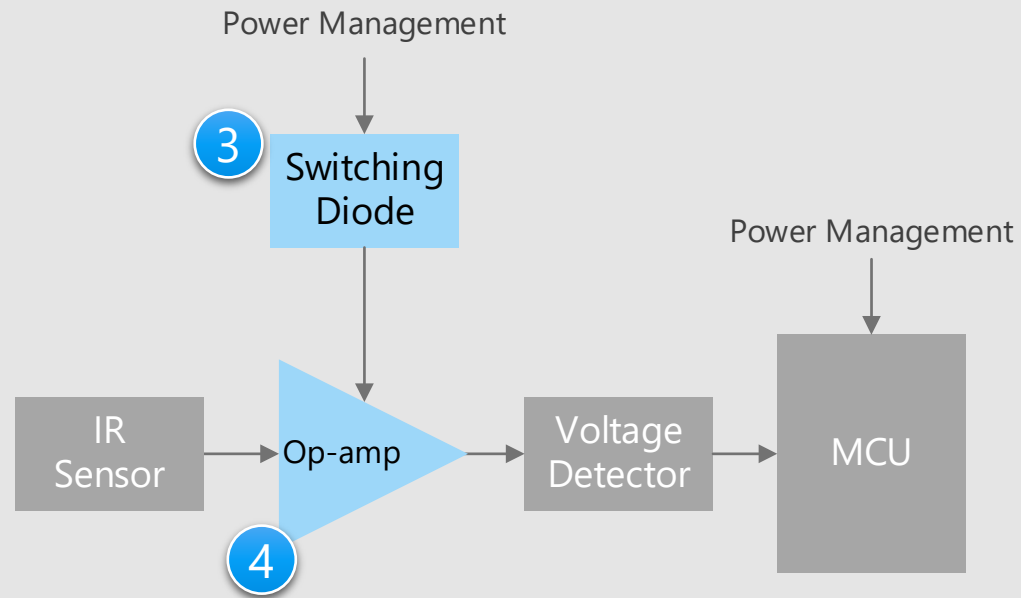
デバイス選定のポイント

- 高ESD耐量で信頼性の高いシステム設計が可能です。
- 小型パッケージ品の採用で基板面積が縮小できます。

東芝からの提案

- 高ESD耐量、省スペース化を実現
TVSダイオード 1
- 低ドロップアウトで省スペース化を実現
小型面実装LDOレギュレーター 2

センサー部回路例



※ 回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

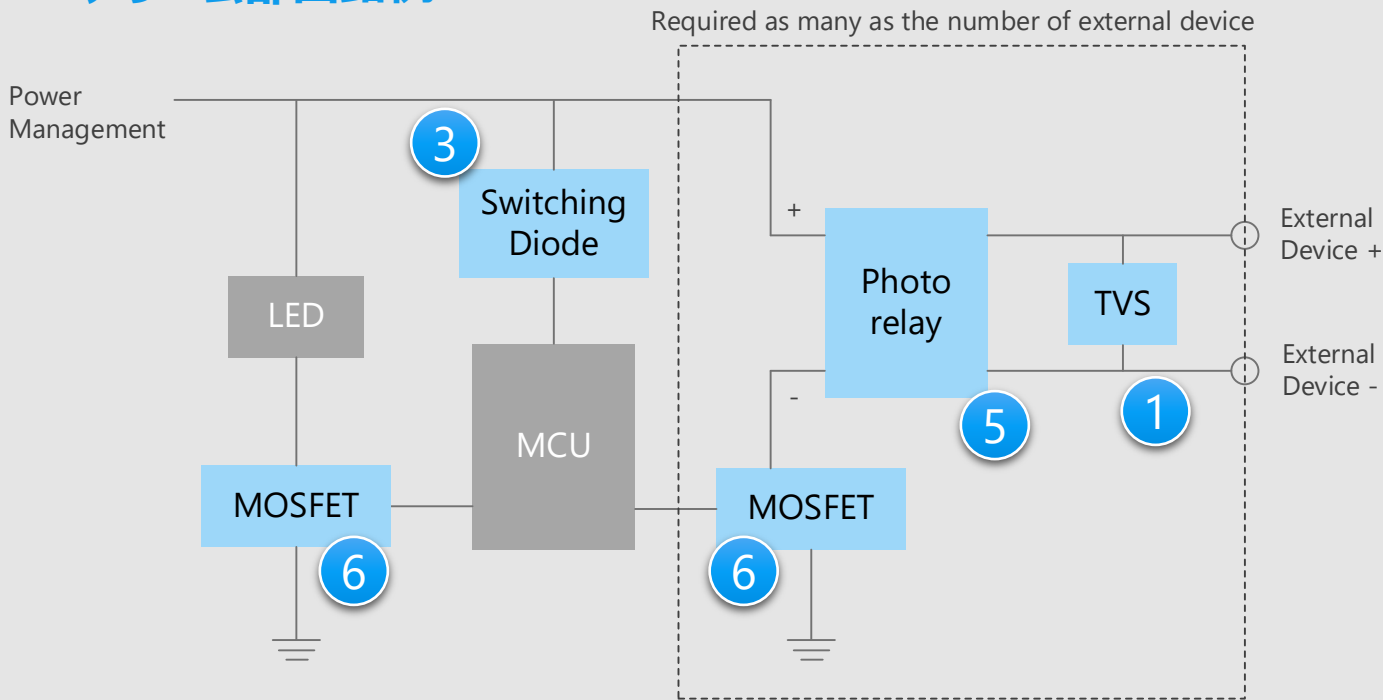
デバイス選定のポイント

- 高速スイッチングで高い周波数にも対応可能です。
- 低電圧/低消費電流で動作させることにより、低消費電力が実現できます。
- 高精度なセンシングを行うため低オフセット特性・低ノイズ特性を持つオペアンプが要求されます。

東芝からの提案

- **高速スイッチング動作**
スイッチングダイオード 3
- **低 V_{IO} を実現した低ノイズ オペアンプ**
低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ 4

アラーム部回路例



※ 回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

- メカニカルリレーの代わりにフォトリレーを使用することにより、接点部の摩耗や溶着による寿命制限がなくなり長寿命かつ静音化が実現できます。さらに小型パッケージ品の採用で基板面積が縮小できます。

東芝からの提案

- 高ESD耐量、省スペース化を実現
TVSダイオード
- 高速スイッチング動作
スイッチングダイオード
- メカニカルリレーの置き換えに好適
フォトリレー
- 低電圧で駆動できるMOSFET
小信号MOSFET

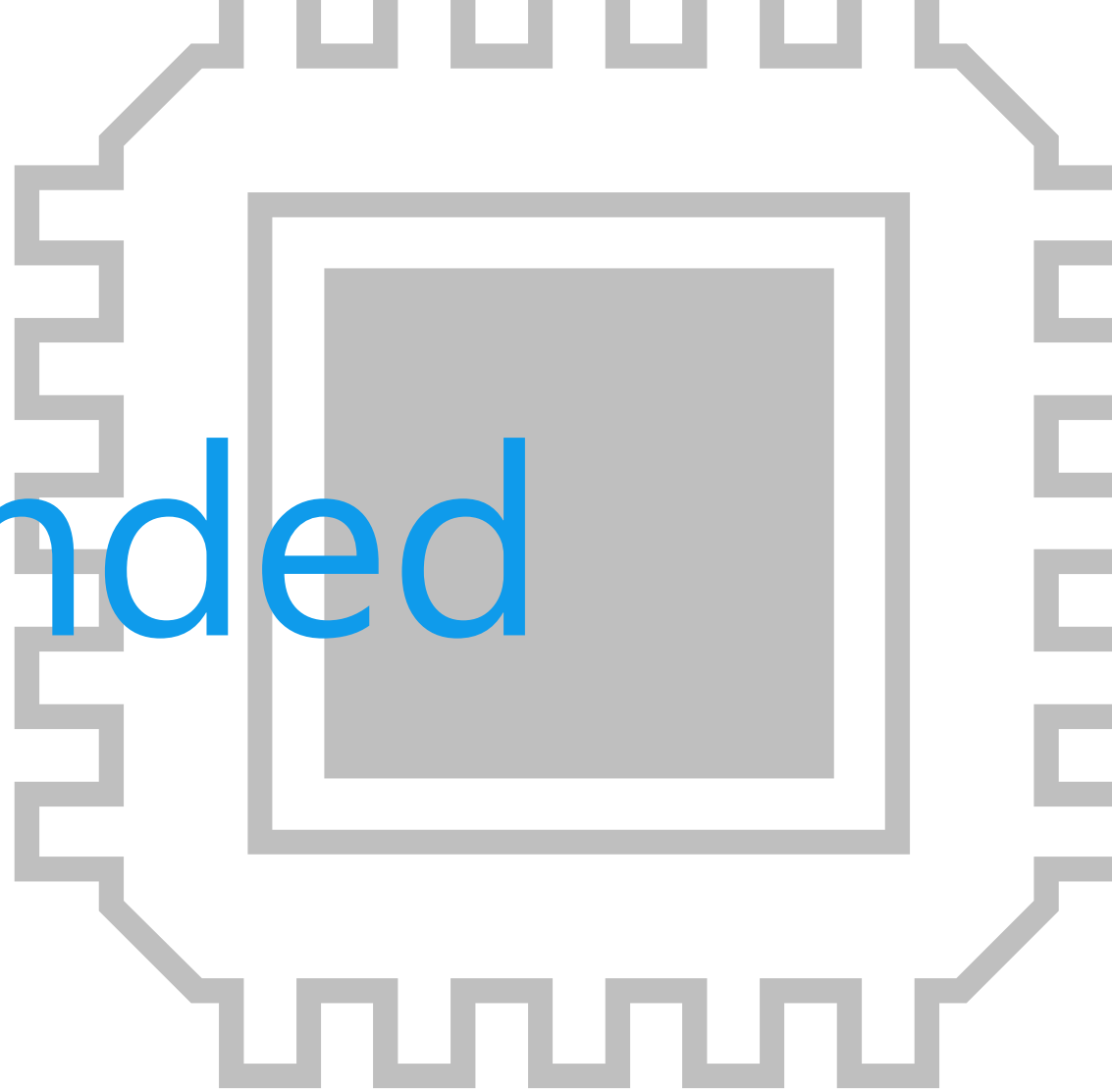
1

3

5

6

Recommended Devices



お客様の課題を解決するデバイスソリューション

以上のように、人感センサーの設計には
「基板の小型化」「セットの低消費電力化」「堅牢な動作」が重要であると
考え、三つのソリューション視点から製品をご提案します。

基板の小型化



セットの低消費電力化



堅牢な動作



お客様の課題を解決するデバイスソリューション

小型
パッケージ
対応

高効率
・
低損失

ノイズ耐性

	小型 パッケージ 対応	高効率 ・ 低損失	ノイズ耐性
① TVSダイオード	●		●
② 小型面実装LDOLレギュレーター	●	●	●
③ スイッチングダイオード	●		
④ 低消費電流オペアンプ [°] / 低ノイズオペアンプ [°]	●	●	
⑤ フォトリレー	●	●	●
⑥ 小信号MOSFET	●	●	

提供価値

外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。

1 ESDパルス吸収性を向上

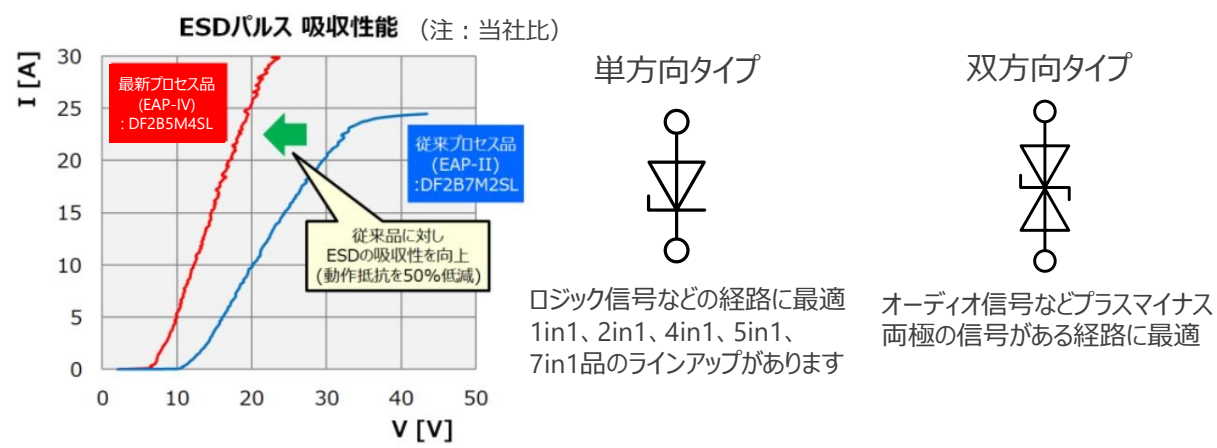
当社従来製品に対し、ESDの吸収性を向上しました。(動作抵抗を50%低減)
低動作抵抗と低容量を両立した製品もあり、高い信号保護性能と信号品質を確保します。


2 低クランプ電圧化によりESDエネルギーを抑制

独自の技術により、接続された回路/素子をしっかり保護します。

3 高密度実装に好適

多彩な小型パッケージをラインアップしています。



ラインアップ		
品名	DF2B29FU	DF2S23P2FU
パッケージ	SOD-323 (USC) 	
V_{ESD} [kV]	±25	±30
V_{RWM} (Max) [V]	±24	21
C_t (Typ.) [pF]	9	160
R_{DYN} (Typ.) [Ω]	1.1	0.13

注：本製品はESD保護用ダイオードであり、ESD保護用以外の用途には使用はできません。

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

2 小型面実装LDOレギュレーター

TAR5S50U / TAR5S50 / TAR5SB50

小型
パッケージ
対応

高効率
・
低損失

ノイズ耐性

提供価値

高性能要求に適した製品を一般的な汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。

1 低ドロップアウト電圧

新たに開発した最新世代プロセスにより、ドロップアウト特性を大幅に改善しました。
(50 % 以上改善 : 当社比)

2 高PSRR

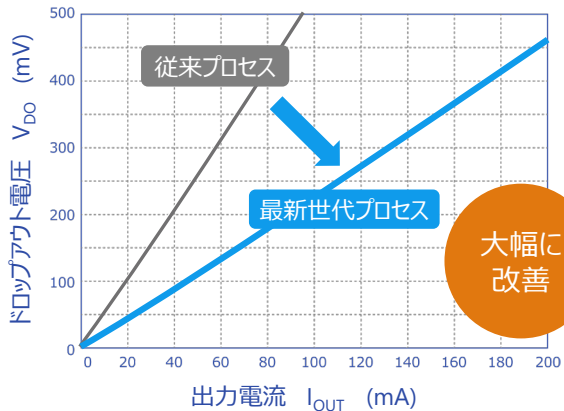
PSRR (Power Supply Rejection Ratio : 電源電圧変動除去比) が高く、リップルを効率よく除去します。

3 セラミックコンデンサー使用可能

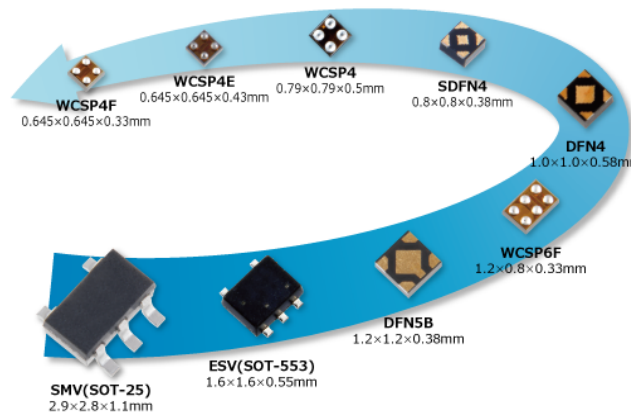
ドロップアウト特性の改善により、外付け容量としてセラミックコンデンサーを使用できるようになりました。

低ドロップアウト電圧



(注 : 当社比)



豊富なパッケージラインアップ



ラインアップ

品名	TAR5S50U	TAR5S50	TAR5SB50
パッケージ	SOT-353F (UFV) 	SOT-25 (SMV) 	
V_{IN} [V]	2.4 ~ 15		
I_{OUT} (Max) [mA]	200		
V_{DO} (Typ.) [mV]	130		
PSRR (Typ.) [dB]	70		
$I_{B(ON)}$ (Typ.) [μ A]	170		

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

高密度実装に適した小型面実装パッケージを中心に、幅広いラインアップを展開しています。

1 面実装/小型パッケージ

S-Mini / USC / ESC / USM パッケージ採用により、従来のリードタイプに比べて低背化、機器の省スペースに貢献します。

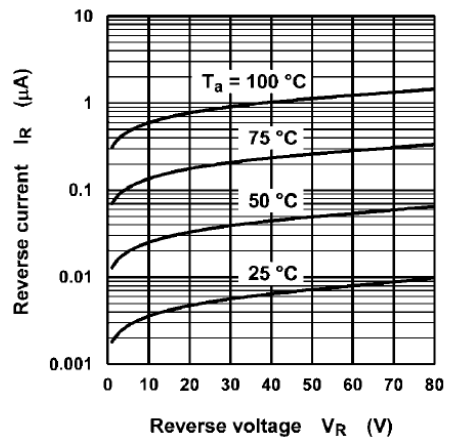
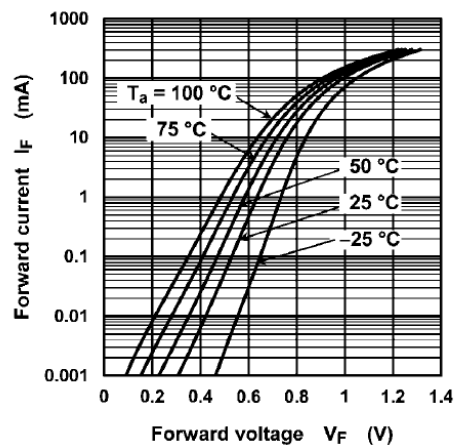
2 豊富な製品ラインアップ (1)

逆電圧 20 ~ 100 V /
平均順電流 100 mA
ご要望に合わせた素子選択が可能です。

3 豊富な製品ラインアップ (2)

メカリレーの誘導負荷の保護用に低耐圧・小型パッケージのダイオードもラインアップしています。

1SS302Aの特性例



ラインアップ

品名	1SS181	1SS184	1SS352	1SS387	1SS302A
パッケージ	S-Mini 		USC 	ESC 	USM
I_O (Max) [mA]	100	100	100	100	100
V_R (Max) [V]	80	80	80	80	80

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

4 低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ

TC75S102F / TC75S67TU

小型
パッケージ
対応

高効率
・
低損失

ノイズ耐性

提供価値

低消費電流タイプと低ノイズタイプのオペアンプは、システムの性能を最大限に引き出します。

1 低電圧動作

低電源電圧で駆動する機器向けに、CMOSプロセスを用いた低電源電圧駆動のオペアンプをラインアップしています。

2 低消費電流 (TC75S102F)

$I_{DD} = 0.27 [\mu A] (Typ.)$

CMOSプロセスを用いて、低い消費電流を実現しました。低消費電力化に貢献致します。

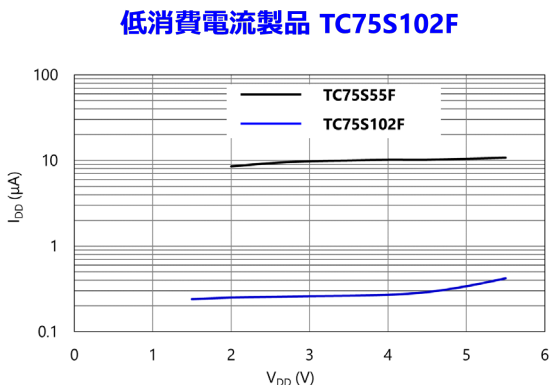
3 低ノイズ (TC75S67TU)

$V_{NI} = 6.0 [nV/\sqrt{Hz}] (Typ.)$
@f = 1 kHz

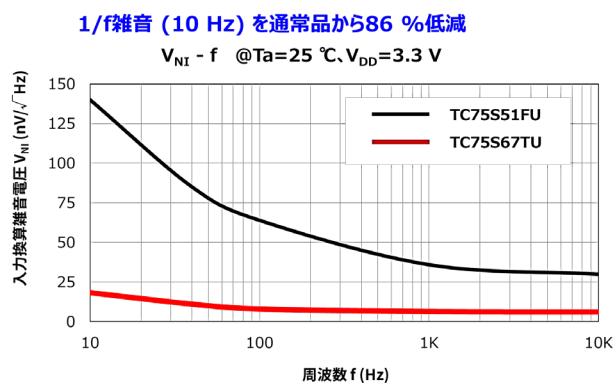
各種センサー^[注]で検出された微小信号を、低ノイズで増幅可能なCMOSオペアンプです。プロセスの最適化で入力換算雑音電圧を低減しました。

[注] 各種センサー: 振動検出センサー、ショックセンサー、加速度センサー、圧力センサー、赤外線センサー、温度センサーなど



TC75S102F 消費電流特性 (当社比)



TC75S67TU ノイズ特性 (当社比)



ラインアップ

品名	TC75S102F	TC75S67TU
パッケージ	SMV 	UFV 
V _{DD} - V _{SS} [V]	1.5 ~ 5.5	2.2 ~ 5.5
V _{IO} (Max) [mV]	1.3	3
CMV _{IN} (Max) [V]	V _{DD}	1.4 (@V _{DD} = 2.5 V)
I _{DD} (Typ. / Max) [μA]	0.27 / 0.46 (@V _{DD} = 1.5 V)	430 / 700 (@V _{DD} = 2.5 V)
V _{NI} (Typ.) [nV/√Hz] @f = 1 kHz	-	6

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

フォトMOSFETと赤外発光ダイオードを光結合させたフォトリレーで、高ノイズ耐量、低消費電流で人感センサーに適しています。

1 低いオン抵抗 R_{ON}

オン抵抗が低いため、低い消費電力を実現できます。

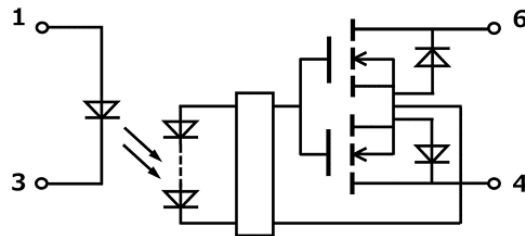
2 低いトリガー電流 I_{FT}

トリガー電流 $I_{FT} = 0.2 \text{ mA (Max)}$ (TLP171A) となっており、低電流での設計が可能です。

3 多種パッケージ

セットの小型化・設計自由度の向上に向けたパッケージを準備しています。

TLP170AM
内部回路構成



- 1: アノード
- 3: カソード
- 4: ドレイン
- 6: ドレイン





安全規格
4品種全て

UL認定品 UL1577, ファイルNo.E67349
cUL認定品 CSA Component Acceptance Service No.5A ファイルNo.E67349
VDE認定品 EN 60747-5-5

TLP240Aのみ

UL認定品 UL 508, ファイルNo.E499232
CQC認定品 GB4943.1, GB8898
VDE認定品 EN 62368-1

ラインアップ

品名	TLP170AM	TLP171A	TLP240A	TLP241B
パッケージ	4pin SO6 	2.54 SOP4 	DIP4 	
I_{ON} (Max) [A]	0.7	0.4	0.5	2.0
V_{OFF} (Max) [V]	60	60	60	100
R_{ON} (Max) [Ω]	0.3	2	2	0.2
I_{FT} (Max) [mA]	1	0.2	3	3
BV_S (Min) [Vrms]	3750	1500	5000	5000

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

高速スイッチングに適し、小型化に大きく貢献します。

1 低電圧駆動

低電圧で駆動できます。

SSM3K15ACTC: 1.5 V 駆動

SSM3K35AFS / SSM3K35AMFV: 1.2 V 駆動

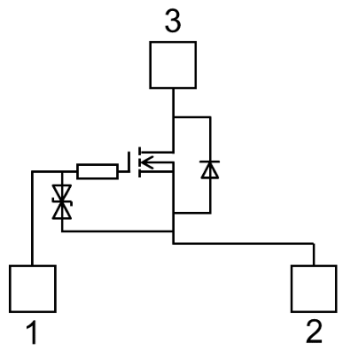
2 低いオン抵抗

ソース・ドレイン間のオン抵抗を低く抑えることで
発熱と消費電力を低く抑えることができます。

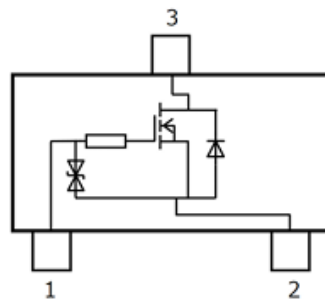
3 小型パッケージ

CST3C / SSM / VESM などの小型パッケージ
品を提供しています。

SSM3K15ACTC 等価回路図






SSM3K35AFS / SSM3K35AMFV
内部回路図



1: ゲート
2: ソース
3: ドレイン

ラインアップ

品名	SSM3K15ACTC	SSM3K35AFS	SSM3K35AMFV
パッケージ	CST3C 	SSM 	VESM 
極性	N-ch	N-ch	N-ch
V_{DS} [V]	30	20	20
I_D [mA]	100	250	250
$R_{DS(ON)}$ (Max) [Ω] @ $V_{GS} = 2.5$ V	6	1.6	1.6

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

製品にご興味をもたれた方、
ご意見・ご質問がございます方、
以下連絡先までお気軽にご連絡ください

連絡先：<https://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html>



ご利用規約

本規約は、お客様と東芝デバイス&ストレージ株式会社（以下「当社」といいます）との間で、当社半導体製品を搭載した機器を設計する際に参考となるドキュメント及びデータ（以下「本リファレンスデザイン」といいます）の使用に関する条件を定めるものです。お客様は本規約を遵守しなければなりません。

第1条 禁止事項

お客様の禁止事項は、以下の通りです。

1. 本リファレンスデザインは、機器設計の参考データとして使用されることを意図しています。信頼性検証など、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 本リファレンスデザインを販売、譲渡、貸与等しないでください。
3. 本リファレンスデザインは、高温・多湿・強電磁界などの対環境評価には使用できません。
4. 本リファレンスデザインを、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用しないでください。

第2条 保証制限等

1. 本リファレンスデザインは、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
2. 本リファレンスデザインは参考用のデータです。当社は、データ及び情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。
3. 半導体素子は誤作動したり故障したりすることがあります。本リファレンスデザインを参考に機器設計を行う場合は、誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。また、使用されている半導体素子に関する最新の情報（半導体信頼性ハンドブック、仕様書、データシート、アプリケーションノートなど）をご確認の上、これに従ってください。
4. 本リファレンスデザインを参考に機器設計を行う場合は、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。当社は、適用可否に対する責任は負いません。
5. 本リファレンスデザインは、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証又は実施権の許諾を行うものではありません。
6. 当社は、本リファレンスデザインに関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をせず、また当社は、本リファレンスデザインに関する一切の損害（間接損害、結果的損害、特別損害、付随的損害、逸失利益、機会損失、休業損害、データ喪失等を含むがこれに限らない。）につき一切の責任を負いません。

第3条 契約期間

本リファレンスデザインをダウンロード又は使用することをもって、お客様は本規約に同意したものとみなされます。本規約は予告なしに変更される場合があります。当社は、理由の如何を問わずいつでも本規約を解除することができます。本規約が解除された場合は、お客様は本リファレンスデザインを破棄しなければなりません。さらに当社が要求した場合には、お客様は破棄したことを証する書面を当社に提出しなければなりません。

第4条 輸出管理

お客様は本リファレンスデザインを、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事情報の目的で使用してはなりません。また、お客様は「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守しなければなりません。

第5条 準拠法

本規約の準拠法は日本法とします。

第6条 管轄裁判所

本リファレンスデザインに関する全ての紛争については、別段の定めがない限り東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

製品取り扱い上のお願い

東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。
本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスクエア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品にはGaAs（ガリウムヒ素）が使われているものがあります。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉砕や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

TOSHIBA

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。